This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT.
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

64-077002

(43) Date of publication of application: 23.03.1989

(51)Int.CI.

G02B 6/14

(21)Application number: 63-116938

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP <NTT>

(22)Date of filing:

16.05.1988

(72)Inventor: KAWACHI MASAO

TAKATO NORIO JINGUJI KANAME **SUGITA AKIO**

SUMITA MAKOTO

(30)Priority

Priority number: 62162164

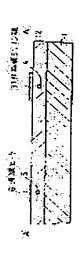
Priority date: 29.06.1987

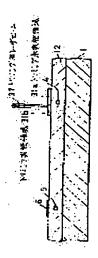
Priority country: JP

(54) INTEGRATED OPTICAL DEVICE AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To execute an exact double refraction control of an optical waveguide by providing a stress providing film on an optical waveguide clad layer so that a stress exerted on an optical waveguide core part is varied non-reversibly by an external stimulus. CONSTITUTION: A clad layer 12 is formed on a substrate, and a single mode optical waveguide containing a core part which is buried in this clad layer 12 and has a light propagating action is formed. Subsequently, a stress providing film 31 for providing a stress to this single mode optical waveguide, and also, varying non-reversibly the stress by trimming is formed on the clad layer 12. It will suffice that this stress providing film 31 is brought to trimming so that a desired double refraction characteristic can be obtained. At the time of bringing the stress providing film 31 to trimming, a diagnostic light is made incident on an integrated optical device, and while monitoring a prescribed device characteristic such as a polarized.





wave characteristic of the device, etc., trimming can be executed. In such a way, a precise double refraction control, and also, a polarized wave characteristic control of the optical device can be executed.

organia materiale no pratico de desergio de la figura de and the field of the control of the first of the control of the co and the first of the state of t ender and the control of the control or the following template of the property and the second and finish . In the following the second section of the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the section is the section in the sect 如此是自己的原则,不是自然的现在分词,这种自然自然是**是是**的。 in the state of the first of the state of th to the tight of the boards of killings are the time to him he will be the tine a successi a compactificação de la compacta de la compact de la compacta de la compacta de la compacta de Burgara and the first of the second of the s and a line of several transportation and an atom of since were g jar salgitus kali a**ga**adi ang kalipana an an ang kalipana an nd than president for the Charles of the Commission of the Commiss ស៊ី នេះ បានមានមានមាន ស៊ី បានមិល្សម្នាល់ បានមែល អ៊ី អ្នក មិនអាចនិងមានមិនម There is a substitution of the second of the second galle salas et ja jamelikkinga j**a**ten at egalle ett. Historiaksis The State of the Company of the second second and the State of the Sta on the interest of the many being a single in the entire the management of the contract of the regardijan i girt dela e remografija se grede je alie je a filozofija (i

The state of the control of the state of the

in the second of the second of the second

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平1-77002

(43) 公開日 平成1年 (1989) 3月23日

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 6/12 G 0 2 B 6/14

審査請求 未請求 請求項の数7

(全21頁)

(21) 出願番号 特願昭63-116938 (71) 出願人 999999999 日本電信電話株式会社 (22) 出願日 昭和63年(1988)5月16日 東京 (72) 発明者 河内 正夫 (31) 優先権主張番号 P62162164 (32) 優先日 昭62 (1987) 6月29日 (72)発明者 高戸 範夫 (33) 優先権主張国 在外邦人・日本 (JP) (72) 発明者 神宮寺 要 (72) 発明者 杉田 彰夫 (72) 発明者 住田 真

(54) 【発明の名称】集積光デパイスおよびその製造方法

(57) 【要約】

【産業上の利用分野】基板上に光導波路を配設した集積 光デバイスおよびその製造方法に関する

1

【目的】光導波路の正確な複屈折制御が可能で、所望の 偏波依存性を付与され、あるいは逆に偏波依存性の無い 集積光デバイスおよびその製造方法を提供する

【効果】偏波特性が重要な役割を果たす光通信用や光センサ用、光信号処理用集積光デバイスを精度良く構成するのに極めて有効である

【特許請求の範囲】

【請求項1】1)基板と、前記基板上に配置されたクラッド層および前記クラッド層に埋設され、光伝搬作用をもつコア部を有する単一モード光導波路と、前記クラッド層上の所定部分に配置され、トリミングにより前記コア部に作用する応力を非可逆的に変化させて、前記単一モード光導波路の応力複屈折値を調節し得る応力付与膜とを具えたことを特徴とする集積光デバイス。

【請求項2】2)前記応力付与膜が、非晶質シリコン膜であることを特徴とする請求項1記載の集積光デバイス。

【請求項3】3) 前記単一モード光導波路が、SiO₂を主成分とする石英系光導波路であることを特徴とする請求項2記載の集積光デバイス。

【請求項4】4)基板上にクラッド層に埋設されて光伝 搬作用を持つコア部を含む単一モード光導波路を形成す る工程と、前記クラッド層に埋設され光伝搬作用を持つ コア部を含む単一モード光導波路を形成する工程と、前 記単ーモード光導波路に応力を与え、かつトリミングに より前記応力を非可逆的に変化させ得る応力付与膜を前 記クラッド層上に形成する工程とを具えたことを特徴と する集積光デバイスの製造方法。

【請求項5】5)前記応力付与膜を部分的にトリミング 10 して、そのトリミングされた箇所の下部の前記単一モー ド光導波路の応力複屈折値を調節して、当該集積光デバ イスの所定の光学特性を調節する工程をさらに具えたこ とを特徴とする請求項4記載の集積光デバイスの製造方 法。

【請求項6】6)前記応力付与膜をトリミングする工程において、当該集積光デバイスに診断光を入射させ、前記所定の光学特性をモニタしつつトリミングを行うことを特徴とする請求項5記載の集積光デバイスの製造方法

20 【請求項7】7) 前記応力付与膜をトリミングする工程 において、光ビームを前記応力付与膜に部分的に照射す ることによりトリミングを実行することを特徴とする請 求項5記載の集積光デバイスの製造方法。 19日本国特許庁(JP)

10 特許出題公開

母公開特許公報(A)

昭64-77002

Dint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和64年(1989) 3月23日

G 02 B 6/12

C-7036-2H D-7036-2H E-7036-2H*

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全21頁)

集積光デバイスおよびその製造方法 49発明の名称

到特 顧 昭63-116938

四出 顧 昭63(1988)5月16日

侵先権主張 發昭62(1987)6月29日發日本(JP)到特顯 昭62-162164

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 母 明 者 正 夫

会社内

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 砂発 眀 転 夫 声

会社内

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 : 明 耍 の発

日本電信電話株式会社 63

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

の代理 人 弁理士 谷

最終頁に続く

1. 発明の名称.

条積光デバイスおよびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- 1) 数版上。

前記基板上に配置されたクラッド層および前記 クラッド層に理設され、光伝敷作用をもつコア郎 を有する単一モード光導被路と、

前記クデッド加上の所定部分に配置され、トリ ミングにより前記コア邸に作用する広力を非可逆 的に変化させて、前記単一モード光導被路の応力 復屈折値を調節し得る応力付与膜と

を具えたことを特徴とする集積光デバイス。

2) 前記応力付与限が、非晶質シリコン膜である ことを特徴とする請求項1記載の集後光デバイ z.

- 3) 前記単一モード光導波路が、510*を主成分と する石英系光導波路であることを特徴とする胡求 項2記載の集積光デバイス。
- 4) 基板上にクラッド間に埋設されて光伝数作用 を持つコア郎を含む単一モード光準波路を形成す

前記クラッド間に埋置され光伝数作用を持つコ ア郎を含む草ーモード光導被路を形成する工程

顔記単一モード光導波路に応力を与え、かつト リミングにより無配広力を非可逆的に変化させ根 "る応力付与限を前記クラッド周上に形成する工程

を具えたことを特徴とする集技光デバイスの製造 方法.

5)前記応力付与膜を部分的にトリミングして、 そのトリミングされた箇所の下部の前記単一モー ド光導波路の応力複屈折値を翻節して、当就集積

特開昭64-77002(2)

・光デバイスの所定の光学特性を調節する工程をさ らに具えたことを特徴とする請求項4記数の集積 光デバイスの製造方法。

- 6) 前記応力付与版をトリミングする工程において、当該集談光デバイスに診断光を入射させ、前配所定の光学特性をモニタしつつトリミングを行うことを特徴とする請求項5記載の集積光デバイスの製造方法。
- 7) 前記応力付与膜をトリミングする工程において、光ビームを前記応力付与膜に彫分的に照射することによりトリミングを実行することを特徴とする 請求項 5 記載の集積光デバイスの製造方法。

(以下命白)

積光デバイスの実現手段として期待されている。

第14A 図および第14B 図はこのような石実系単一モード光導被路を用いた従来の集積光デバイスの一例としての導被形マッハ・ツェンダー光干渉計の構成を説明するための、それぞれ、平面図および第14A 図におけるAA、練に沿った断面を拡大して示す断面図である。

第14A 図および第14B 図において、1はシリコン基板である。2 および3はシリコン基板1上に石英系ガラス材料により形成された方向性結合器である。これら方向性結合器2 および3 は互いに近接した2 本の石英系単一モード光平波路2-1 と2-2 および3-1 と3-2 からなり、その結合率はいずれもほぼ50% になるように設定されている。4 および5 は方向性結合器2 および3 の光準波路2-1 と3-1 とのの関をそれぞれ連結する2 本の光導波路2-2 と3-2 とのの光導波路4 および5 は長さが Δし だり異なっている。これらの光導波路2-1、2-2、3-1、3-2、4 お

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、基板上に光導波路を配設した典積光デバイスおよびその製造方法に関するもので、さらに詳細には、光導波路の復屈折性を調節することにより所望の偏波依存性あるいは偏波無依存性をもつように構成した単額光デバイスおよびその製造方法に関するものである。

【従来の技術】

平面基板上に形成された単一モード光線放路、特にシリコン基板上に形成された石英系単一モード光線放路は、例えばN.Takato et al.: "Suided-Bave Multi/Semultiplexer for Optical FDM Transmission". Technical Digest of ECCC'86. p. 443 に記載されている。このような石英系単一モード光球放路は、そのコア部の断面の寸法を通常使用されている石英系単一モード光ファイバに合わせて5~10μm 程度に設定することができるので、光ファイバとの整合性に優れた実用的な集

よび5 はシリコン基板1上に配置されているクラッドガラス間12に理設されたコアガラス即より成る。14および24は光導波路2-1 および2-2 の各入力ボート、15むよび2bは光導波路3-1 および3-2 の各出力ポートである。6 はクラッドガラス間12の上において光導波路5の上方に配置した稼順に一夕である。

この光デバイスにおいて、入力ポートlaから入 射した信号光の光周波数を変化させていくと、

$$\Delta f = \frac{c}{2n \cdot \Delta L}$$

(cは光達、nは光導波路の歴折率) を周期として出力ポート16および26から交互に信 号光を取り出せることが始られている。

第15回は、この周期性を示し、入力ポート1aに信号光として基板」に水平な偏波方向を有するTE 偏光を入射した場合の出力ポート1bおよび2bからの出力光の光周波数特性を示すものである。ここで、実験は出力ポート1bからの出力光、破験は出力ポート2bからの出力光の場合を示す。したがっ

特開昭64-77002 (3)

て、例えば、1.55μm 酢において、Δf-10GHz だ け光周波散間隔の離れた2本の信号光1(および1) を入力ポートlaから同時に入射させる場合を考え てみる。ここで、上式に従って Δ L 与 I O m n に 設定 しておくと、出力ポートlbおよび2bから2本の信 号光1.および1.を分離して取り出すことができ る。実際には、一方の光導波路5の上部には、光 顕波路5の実効的な光路長を航光学効果によって 1 被長程度変化させるための移相器としての存譲 ヒータ6を記載し、この部限ヒータ6への印加電 力を調整することにより導波形マッハ・ツェンダ 一光干渉計の上述の周期を信号光りおよび行の周 波数値と同期させるとともに、希望の出力ポート に、希望の信号光を取り出す。それにより、第 144 図および第148 図に示した光干渉計は全体と して光周波数多重合分波器として機能する。

このような集積光デバイスはシリコン基板上への石英系ガラス膜の堆積技術と反応性イオンエッチングによる欧祖加工技術とを中心とする公知の方法により製造することができる。

8。・ A L が信号光の波長の整数倍値(零を含む) になるように光導被路の復歴折億を調整しつつ光 干渉計を作製すればよいのである。

上述の導波形光干渉計の欠点を解決するように した応力複屈折関節消付き光干渉計が例えば、 M.Kawachi et al.: "Birefringence Control in High-Silica Single-Mode Channe! Waveguides on Silicon". Technical Digest of OFC/IQOC '87.TuQ11、またはヨーロッパ特許出額公開EP

第14A 図および第14B 図において、光干渉計を構成する光準波路の復屈折値を仮に自由に制御できればTE偏光とTM偏光の周期特性が見かけ上一致するように導波形光干渉計を作製することが可能であることが知られている。すなわち、光干渉計の光路長差 Δ L の 偏光 方向によるわずか な差

-0255270-AZ に担塞されている。

第16A 図および第16B 図は、このようは広方で表示 図および第16B 図は、このようは広方で表示 図を光干渉計の構造の一例を示すれる 図のAA 始に で 第14A 図のAA 始に で 第14A 図のAA 始に で ま 14A 図の AA が 24 の B 14 との B 15 との B 16 との B 16 との B 16 との B 17 との B 18 との B 18

すなわち、第164 図および第168 図に示した集 観光デバイスの形態の光干渉計を製造するにあたっては、応力調節講21a および21b は、クラッド 暦12の一郎を反応性イオンエッチングにより除去

特開昭64-77002 (4)

することにより形成されるが、その場合に、エッチング工程中に光干渉計の偏波特性を何時測定(オンラインモニター)できない問題点がある。これは、反応性イオンエッチングのような微細加工は真空客器内のプラズマ中で実行され、光干渉計に診断光を入射して偏波特性をモニタしつ活動工することが困難だからである。その結果、ともすれば、過剰にエッチングを実行してしまい、所見の偏波特性に正確にチューニングすることが困難であるという問題点があった。

第188 図および第188 図に示した広力調節視 21s および21b の代わりに、応力付与郎を光端彼 第コア郡近傍のクラッド層11中に整けて、所望 分の光導波路の復歴折韻を調節する方法も提案されている。第17図は、かかる従来の応力付与部件 を光導波路の構造例を示す断面図であり、コア郎 4の両側にこのコア郎4に近接して配置された身 結晶性シリコン応力付与郎21g および22b に被 光導波路4の復歴折鐘を調節する。しかし、複歴 折鐘を所載の健定正確に合わせるためには、緯密

平を増加させるイオンを拡散させてコア部を形成 するイオン拡散がラス導液路を基本とした集積光 デバイスにおいても、光導波路コア部は基板から 応力を受け、これにより応力複屈折性が発生した の偏液依存性を付与するためには、この応力復屈 折値を正確に制御することがやはり要求される が、光導液路製造上の製作調差を許容しつった に復屈折値をチューニングする方法は無かっ た。

以上に既明したガラス系集積光デバイスの他に、Linbo。系光準波路、InP 系令Gaks系等の半導体光導波路、YIG 系等の阻性体光導波路を用いた集積光デバイスの作型にあたっても、光導波路を用いた 保護を持密に制御することが強く要求されている。例えば、GGG 基板上にYIG 系光導波路を行む にて集積形光アイソレータを構成する試みが行われているが、YIG 光導波路を個号光が伝数するに のには、YIG 光導波路がGGG 基板から受ける応力

な応力分布計算により応力付与第22a および22b の形状、位置および必要長さを第出し、これに基づいてガラス限およびシリコン股の堆積およびエッチングを実行し、少しの設置も無く所定の応力付与部付を光導被路構造を形成しなければならないという製作上の問題点があった。

以上、認該形マッハ・ジェンダー光干移計の入力協議依存性を例にとり集積光デバイス製造に際しての光準破路視屈折調節の瓜要性と従来製法における問題点を述べたが、他の集積光デバイス、例えば、光リング共振器、ファブリーベロー共振器、個級分類器、モード変換器。光波長板、方向性結合器などを製造する上でも同様の問題点がある。

上述の石英系単一モード光導波路に限らず、他の材料系の単一モード光導波路を用いた果積光デバイスを製造する場合においても、光導波路の復歴折特性を翻節して、所望の偶波特性を有するデバイスを実現することが望まれている。例えば、 ラ成分系ガラス基板面の所望位置にガラスの歴折

推歴折値を写に数定する必要がある。この目的の ためにYIG 光望波路上郎に石英ガラス験を応力付 年郎として形成する方法等が提案されているが、 第16A 図および第188 図や第17図の従来例になが、 て説明したのと同様の理由により、正確な死にない 利剤は困難であった。YIG 光望被路の上郎に取り そのせてGBG 基板からの応力をキャンセルする方 法も提案されているが、乗りによりGGG 基板から たのが破損する危険も多々あり、しかもまた、一 での基板上に多数の光素子を集積する際には重り そのせるのは現象的ではなかった。

【発明が解決しようとする課題】

従来の集積光デバイス製造技術における上記欠点、すなわち、光導波路の復居折値を精密かつ容易に調節することができないという欠点は、光導波路の復屈折射性が重要な役割を果たす単積光デバイス、たとえば光干渉計、リング共振器。 隔光分離器、アイソレータなどを設計および製造する上での大きな防害となっていた。

特捌昭64-77002 (5)

そこで、本発明の目的は、従来技術の上記の制 的を解消して光導液路の正確な復屈折制別が可能 な集積光デバイスおよびその製造方法を提供する ことにある。

本発明の他の目的は、所望の偏液依存性を付与され、あるいは逆に偏波依存性の無い集積光デバイスおよびその 製造方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明は、上述した応力調節機を形成するためのマスクとして用いた非晶質シリコン膜自体が設力な応力作用を下側の光導波路に及ぼしていることを見出し、その超級の下に完成したものである。

すなわち、本発明では、復居折制御のために、 光導波路クラッド層上に光導波路コア都に及ぼす 応力を外部制散(トリミング)により非可逆的に 変化させることのできる応力付与膜を設ける。

このような応力付与膜の一部を所望の光導波路

また、単一モード光導波路を、510gを主成分と する石英系光導波路とすることができる。

本発明集積光デバイスの製造方法は基板上にクラッド層を形成する工程と、クラッド層に埋設された伝験作用を持つコア部を含む単一モード光導被路に応力を形成する工程と、単一モード光導被路に応力を与え、かつトリミングにより応力を非可逆的に変化させ待る応力付与版をクラッド層上に形成する工程とを具えたことを特徴とする。

ここで、応力付与額を部分的にトリミングして、そのトリミングされた箇所の下部の単一モード光導被路の応力権屈折値を関節して、集積光デバイスの所定の光学特性を製飾する工程をさらに 具えることができる。

また、応力付与版をトリミングする工程において、 条債光デバイスに診断光を入射させ、所定の 光字特性をモニタしつつトリミングを行うことが できる。

また、応力付与膜をトリミングする工程におい て、光ピームを応力付与膜に部分的に照射するこ 復屈折特性が得られるようにトリミングし、例えばレーザビーム照射により応力付与膜の一郎に相変化や蒸発を引き起こして、これにより集積光デバイスに所望の偏波特性を付与する。

さらにまた、本発明では、応力付与版をトリミングする際に、集積光デバイスに診断光を入財し、デバイスの偏波特性など所定のデバイス特性をモニタしつつトリミングを行い、 極めて正確に 徳屈折割却および個波特性制御を行うことができるようにする。

本発明集積光デバイスは基板と、基板上に配置されたクラッド層およびクラッド層に埋設され、 光伝数作用をもつコア部を有する単一モード光導 被路と、クラッド層上の所定部分に配置され、ト リミングによりコア部に作用する応力を非可逆的 に変化させて、単一モード光導被路の応力復居折 値を調節し得る応力付与膜とを具えたことを特徴 とする。

ここで、応力付与限を、非品質シリコン酸とすることができる。

とによりトリミングを実行することができる。

[作用]

本発明では光導波路の組成や基板の種類を変えることなしに、復歴折値を調節できる点でで、第16A 図および第16B 図の応力調節構や第17図のより付与部を有する提来の光デバイスと異なる。たりから、本発明における広力付与限工程において、後年特度を要求されず、後工程においては、製作特度を要求されず、で、イモの際にようにする。またができるようにすればに、イモの際にバイスの偏波をトリミングする際に、イモングを行うに診断光を入財し、デバイスの偏波特性制御ができるので、極めて特密な復圧折制御ができるので、極めて特性制御ができる。

トリミングの概念は電子回路分野における混成 集積回路を製造する際に基板上に蒸 あるいは印 製形成された抵抗体律額の一部をレーザビームに よりカッティングして所規の抵抗値に正確に合わ

特開昭64-77002 (6)

せる技術分野では従来から知られている。また会 集積光デバイス分野においても、方向性語合数化作品ののでは 結合車をチューニングして方向性結合数化保証が にはなる。この場合のでは、 が歴史にはある。この場合のでは、 が歴史にはある。この場合であるが、 が歴史にはある。この場合であるが、 が歴史にはある。この場合である。 が歴史にはある。この場合である。 が歴史にはある。この場合である。 が歴史にはある。 が歴史にはある。 が歴史にはからい、 がからい、 がからい、 がからい、 がからい、 がからい、 がからい、 がいたが、 がいが、 がい

[实烧例]

以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に 説明する。

実施例1

第1図は本発明の集積光デバイスの第1の実施

与級31は、第1図に示すように、トリミング未実施領域(本例では非晶質領域)31aとトリミング 実施領域(本例では多結晶領域)31bとに区分される。6はクラッドガラス暦12の上において光導 波路5の上方に配置した信服と一々である。

応力付与限11を形成しない従来の場合には、単一モード光辺波路の応力を圧折値Bはシリコン路板からの圧縮応力を反映してB45×10~であった。これに対して、非晶質シリコン応力付与限31にを形成すると、この応力付与限31は光辺波路4に引張り応力を与えるので、基板1からの圧縮応力を一部打ち満す方向に作用し、応力付与限31の下節の光辺波路4における複歴折値はB43.5×10~4まで減少するが、応力付与膜31の一部分31とを例えばレーザビームで加熱して多結晶化させると、このトリミング実施領域31とでは応力付与限31の応力が緩和され、ほぼもとの値B45×10~4にまで回復することを未発明者らは見出した。

このレーザビームトリミング操作は、光干渉計 に入力ポート last たは2aより測定光を入針しつつ 例としての退波形光干渉計の構成を示す斜視図で ある。

この実施例1は、第144 図および第148 図または第184 図および第168 図の従来構成と異なり、クラッド周12の上において、結合率50% の2個の方向性結合数2および3を連結する光導波路4に対応する部分にコア郎に及ぼす応力を外部刺激により非可逆的に変化させ得る応力付与阪11が装荷されている。

第1四において、シリコン基板1上の石炭系単一モード光線被略4および5のクラッド間12は厚さは50μmのS10,系ガラスである。コア部はは8μm角のS10,-T10。系ガラスであって、クラッド間12の中央に配置される。応力付与限11はクラッド間12上の一部に形成した厚さ6μmで短200μmの非晶質シリコン膜であり、必要に応じてるルのの非晶質シリコンへと相変化させ、下部のに多結晶シリコンへと相変化させ、下部のプア部に及ぼす応力を変化させることができる。したがって、トリミング終了後の状態では、応力付

実施することができるので、その制定光に基いて 光導波路の復歴折値を正確に 数調整して光干渉計 に所望の偏波依存性あるいは無依存性を与えるこ とができる。

本発明の集積光デバイスの製造工程の一実施例を第1A図~第1E図を参照して説明する。第1A図~第2E図は第1図のAA、QUに沿った断面に対応して各工程を説明する図である。

まず、第2A図に示すように、シリコン茲板 1 上に SIGL 4. TICL 4 等の混合ガスを原料とする火 表加水分解反応によるガラス 成粒子の堆積と透明 ガラス化による公知の方法(たとえば、M. Kawachi et al.: "Flame Hydrolysis Deposition of SiO₂-TiO₂ Glass Plener Optical Waveguides on Silicon", Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 22 (1983) p. 1932) でSiO₂を主成分とする下郎クラッド層 41と SiO₂-TiO₂ を主成分とするコア暦 42とから成る光 認波個を形成する。

続いて、反応性イオンエッチングによりコア周 42のうちの不用部分を除去して第28因に示すよう

特開昭64-77002(ア)

に、リッジ状のコア部42a および42b を形成する。

次に、第26回に示すように、再び火炎加水分解 反応を利用して、コア郎17a および17b を埋め込むように5i0。を主成分とする上部クラッド層17を 形成する。下部クラッド層17を形成する。ここで、コア 部42a および42b によって光導被路 4 および5 を それぞれ形成する。以上のようにしてチャンネル 導波路を形成すること自体は、M.Takato et al.: "Low-Loss High-Silica Single-mode Channel Waveguldes"、Electron、Lett...1988 Vol. 22 No. B pp. 321-322に記載されている。

続いて、第20回に示すように、応力付与限としての非晶質シリコン限11と、必要に応じて移相器として機能する種限と一タ6をクラッド雇11の上に、および光導波路4および5の位置にそれぞれ対応して形成する。本実施例では、非晶質シリコン膜11は多結晶シリコンをターゲットとするマグネトロンスパッタ法で形成し、種類ヒータ6は金

ある。本実施例の光干渉計の場合には、2個の方 同性結合器2と3を連結する2本の光導被路4 お よび5の、方向性結合器を結ぶ区間におけるR値 の差が決定的な役割を果たす。

第3 図は、本発明で用いたレーザトリミング装置の構成の一例を示す。

第3図において、51はシリコン基板1上に設けた認識形光干渉計用試料であり、試料台52の上に 設置する。1 a * および2 a * は、それぞれ、低号光 添51および53 * からの信号光を試料51へ入力する 光ファイバ、1b * および2 b * は光干渉計51からの信号光を光波出装置54へ違く光ファイバである。55はトリミング用のアルゴンレーザ光源、56は非晶質シリコン膜31のうちトリミングを行いたい部分にレーザビームを照射するように、レーザ光源55からのレーザ光を走査させるレーザビーム走査 装置であり、この走査装置58からのトリミング限レーザビーム37を非晶質シリコン臓31へ導く、

アルゴンレーザ光点 55からのレーザビーム 3.7 は、レーザビーム走査装置 58を経由して、試料 5.1 属クロムを蒸着感とする真空蒸着法で形成した。 マグネトロンスパッタ法により非品質シリコン保 版31を形成した際のスパッタ 零囲気ガスとして は、H3ガスを 3 体積 % 後加した Arガスを用い

次に、第18回に示すように、トリミング用のアルゴンレーザビーム37を非晶質シリコン殴11の所望部分に限制することにより、この非晶質シリコン殴31の一部分315 を多結晶化させて、その部分に対応する光導波路における復屈折値を所望の値にすることができた。

ところで、集積光デバイスの偏被時性を設定する際には、光導波路の偏被方向による光路長差R と、光被長人の整数倍値N・Aとの差が、決定的な役割を果たすことが多い。ここで、Rは次式で与えられる。

(1は光導披路長さ方向の線座様)

本発明では、このR値を散調整してデバイスに 所望の偏波特性を付与することが可能となるので

の上面に形成された応力付与膜31、ここでは非品 質シリコン膜に照射される。レーザピームが照射 された非晶質シリコン臓の部分はレーザ加熱作用 により瞬間的に高温となり、多結晶化が進行す る。レーザビーム照射を中断すると、温度はすみ やかに玄偽に戻るが、レーザビームが照射された 郎分に対応する光導波路において孤屈折通の非可 逆的な変化が残る。レーザビーム照射時にも、入 出力光ファイバla', 2a', 1b' および2b' は加 熱されることがなく、湖定用の診断光を光導波路 1-1 および1-2 に入射し、光導被路3-1 および 3-1 からの出財光の偏波特性をモニタできる。そ こで、トリミング用レーザピームを非品質シリコ ン騒11に間欠的に照射しつつ、個故特性をモニタ することにより、光導被路4について所望の復屈 ・折偏波特性を高折度で実現できる。

照付したアルゴンレーザビームのパワーは、た とえば18、スポット径は、たとえば20μm 程度で A.R.

なお、レーザビームのパワーを上昇すると、非

がある.

持開昭64-77002(8)

品質シリコン酸 31 が多結晶化する代わりに、瞬間的に蒸発してしまう現象も観察されたが、この現象も、下部のガラス層 12の劣化を招かない限り、 復屈折トリミングに利用できることを付記する。

レーザ光源55としては、アルゴンレーザの代わ りにYA6 レーザ符を用いてもよい。

第4A図および第48図は、第1図示の光干渉計における入力ポート laと出力ポート lbとの間の光出 が特性の偏波依存性の説明図であり、入力ポート laに入射させたTM液およびTE波の信号光の光周波 数をそれぞれ変化させた際の出力ポート lbからの光出力の強度変化を示す。さらに詳細には、第4A 図はレーザトリミング実施前の状態を示す。

第4A図、すなわちトリミング前では、一般に、TM波とTE彼の光用被数広答にずれがあるので、前途したように、この光干砂計を合分波器として動作させるためには、TM波およびTE彼のいずれか一方のみを選んで入射させなけらばならない問題点

ヒータ移相器 6 を調節することにより、光周波数 応答の山と谷の位置を (, , f = (f = -1 = - 4 f) に一致させ、偏波依存性のない合分波響としての動作を得ることができた。 第48図は、光干渉計の偏放特性をモニタしつつ 非晶質シリコン応力付与設 11のトリミングを実施

し、TM被およびTE被の周波数応答が一致したところでトリミングを終了したものである。この時、2つの方向性結合器 2 および 3 を連結している 2 木の光導波路 4 および 5 の光路長差 n・Δ L の偶光方向によるわずかな差が信号光の波長の整数倍値に一致している。トリミングによる B の変化 型 A 8 は、上記実施例では1.5 × 10 **程度であるので、非晶質シリコン膜の形成領域長 2 **を A 8・2 **> 入、すなわち 2 **> 10 **

第3図のトリミング装置では、20μm程度の空間分解能で応力付与順31をトリミングでき、光路長差Rを光波長の百分の一以下の特度で調整することが可能であった。

このようにして偏波依存性を解視して構成した 光干砂針においては、第48箇に示すように、TE被 とTM被とが同一の光周波数応答を示すので、様膜

実箔例 2

第5A図および第58図は、本発明集積光デバイスの第2の実施例としての導数型光干沙計の構造を示す、それぞれ、平面図および第5A図のAA′ 線に沿っての断面を拡大して示す断面図である。

この実施例2が第1図示の実施例1と相違するのは、光導波路5の両側のクラッド暦12に熱分離流23a および23b は、クラッド暦12の 所定部分を反応性イオンエッチングにより除去した後、シリコン基板1の露星部分を、化学エッチングあるいは反応性イオンエッチングにより一部分えぐることにより形成したものである。これら熱分離流23a および23b は、種限ヒータ6の発熱量が、光導波路5の温度上昇に有効に使われ、無駄にシリコン基板1に散逸するのを防止する役割をもつ。

このような熱分離視23m および23m を設けることにより、存職ヒータ移相器6の消費電力は、実施例1の場合に比べて1/10程度に減少する利点が

特別昭64-77002(9)

ある。

しかし、熱分離洗 23a および23b は、第18A 図 および第158 図に説明した応力調整講21a および tib としての作用も同時に示し、光導波路5の復 屈折値に大きな変化をもたらす点に注意する必要 がある。従来、このような熱分離視 スコ4 および 23b の復屈折値への影響を正確に見積るために は、微雅な応力分布の解析に益づく光回路設定 と、訳差を許さない加工工程管理が必要であり、 実際上は、ほとんど実行困難であった。本発明で は、トリミング可能な広力付与服31を備えている ので、設計調差や加工額差をこの応力付与膜31で 吸収して、偏放特性を精密に制御すること(ここ では、保波依存性を解消すること)が可能であ り、集積光デバイス(ここでは光干掺計)におけ る移相器の低消費電力化と偏波特性の制御とを再 立させることができる。

夹 悠 例 3

第 6 図は、本発明の集積光デバイスの第 3 の実 協例としての 2 段形光干渉針の構成を示す平面図

第 6 図の構成は、全体として、 4 チャンネル用 光周波数多重用合分波器として重要な応用分野を もっている。 それぞれの光干渉計を構成する光導 波路 69 a , 69 e および 89 g の上には応力付与膜とし て非品質シリコン膜 67-1 , 87-2 および 67-3が、 そ れぞれ、配置されている。

それぞれの光干渉計の他方の光導波路 896,691 および 69h の上には、光路長を放露整するための 存版ヒータ 8 相器 65-1.85-2 および 66-3が、それ ぞれ配置されている。

この2段形光干渉計の傷波依存性を解消するためには、以下の手限を踏む。

まず、入型ポート 81a から信号光を入射させ、 出射ポート 85a の光周波数応答の偏波依存性をモニタしながら、非晶質シリコン表 87-2のレーザトリミングを実施して、非晶質シリコン膜 67-2が形成された光干波計の偏波依存性を解消させる。

次に同様の操作を入射ポート Eld および出射ポート ESd について実施し、非品質シリコン膜 67-3 の形成された光干後計の偏波依存性を解消させ である

この実施例は、第1図示の光干沙計の構成を基本として、光路長差 Δ L 与 10 mmの 1 個の光干沙計と、光路長差 Δ L' = Δ L/2 与 5 mm の 2 個の光干沙計とを連結して構成したものである。

第6四において、61m~61d は入射ボート、62-1~62-3 および63-1~63-3 は 3 個の光干沙計の名々における方向性語合器、64m~64d は、それぞれ、入別ボート81m~65d は出射ボートである。68-1~66-3 は 3 個の光干沙計の各移相器用存版とータ、67-1~87-3 は 3 個の光干沙計の各移相器用存版とータ、67-1~87-3 は 3 個の光干沙計の各応力付与版である。68m~68d は、それぞれ、出射ボート85m~85d に対応する出力倒光導波路である。69m および89b は方向性結合器62-1と63-1とを結合する光導波路、89c および69f は方向性結合器62-1と63-1とを結合する光導波路、69g および69f は方向性結合器82-2と63-2とを結合する光導波路である。

ъ.

このようにして2段目の2個の光干沙計の偏波 依存性を解消させた後に、入型ボート 616 から信 号光を入射させ、ここで、2段目の光干沙計の干 沙作用を照視できるように出射ボート 65a と出射 ボート 66b からの出力光強度の和をとり、この光 周波数応答偏波依存性をモニタしながら、非晶質 シリコン膜 87-1をレーザトリミングすることによ り、」 及目の光干沙計の偏波依存性を解消させる。

このようにして、すべての光干沙計の個液依存性を解消させた後、存譲ヒータ移相器 8 5 - 1、6 6 - 2 および 6 5 - 3 への印加電力を変化させることにより、それぞれの光干沙計の光周波数応答を機動方向(光周波数量方向)で数興整して、10 GHz 周順の4 チャンネルの信号光 [1, f2,f3,f4 を扱い、かつ個波依存性のない合分波器を得ることができ

さらに多段の光干透計 (多チャンネル合分 波 数) を構成するにあたっても、同様にして本発明

特開昭64-77002 (10)

を通用できることは、もちろんである。 <u>実施例 4</u>

第7個は、本発明の集積光デバイスの第4の実 協例としての導液形リング共振器の構成を示す平 面図である。

第7図において、シリコン基板1上において、 石类系単一モード光導波路により、リング状光導 波路71と入力光導波路72名よび出力光導波路73と が、それぞれ、方向結合器74名よび15により光結 合するよう配置されている。方向性結合器74名よ び75の結合率は、数4~164 程度に設定されてい る。リング状光導波路11の上部にはレーザピーム 37によりトリミングを行って応力を創整可能な応 力付与膜としての非晶質シリコン膜31が配置されている。

第8A図および第88図は、入計ポート1aからTH波とTE波との混合波による信号光を入財したともに、出力ポート1bから出財する出財光の光周波数応答特性を示す。第8A図はトリミング実施前の状態に対応し、リング共振器務有の周期的な共振特

実施例 5

第9A図および第9B図は、本発明集積光デバイスの第5の実施例としての導載形偽光分離器の構成を示す、それぞれ、平面図およびAA^{*}線に沿った断面を拡大して示す断面図である。

性が得られるものの、TM波とTE被の広答はずれている。第88回は光周波数応答のずれがなくなるようトリミングを実行した後の周波数応答であり、このトリミング実施後ではリング光共振器の偏波依存性は解析されている。

リング光共振器の周波故周期な1,は、リング状光導波路71のリング周長L,,,,,と次の関係にある。

$$\Delta f_r = \frac{c}{n \cdot l_{ring}}$$

本実施例ではL.ria。 年40mmであり、周期 A.f. は56Hzである。トリミングにより、リング状光導波路71の光路長m・L.ria。 の偶波方向に依るわずかな 差が ほ号光波長の整数 倍に数定されたことに なる。

以上の実施例では、個被依存性のない果積光デバイスを提供する場合について本発明を説明して きたが、次の実施例は、逆に所定の偏彼依存性を 持つ集積光デバイスを構成する場合である。

の構成は傷光分離器として動作させることができる。すなわち、入財ポート1aに入財した信号光のうち、例えばTE成分を出力ポート2aより出射させることができる。存譲に一タ6への印加電力を変化させ、このヒータ6の下部の光導波路82の光路長を熱光学効果により1/1 被長だけ変化させると、TE成分とTM成分のそれぞれ出射する出力ポートを反転させることもできる。

実際には、故意に致けた非晶質シリコン酸による応力付与膜31以外にも、様似と一タ6の存在によっても、その下部の光導波路82の復産折値がわずかに変化することがあるが、本発明の構成では、様態と一タ6の応力作用も考慮して、所望の偏波特性が得られるように応力付与膜31をトリミングすればよいから、薄膜ヒータ6による複配折値のわずかな変化は問題とはならない。

以上の実施例では、非品質シリコン広力付与限 31の編号- 280μm 、厚さd- 6μm であり、トリミ ング前後の複屈折値の変化量として、Δ8 × 1.5

特開昭64-77002 (11)

×10⁻¹程度が得られた。Wやdを適宜選択することにより Δ B を変化させることができる。例えば、 Δ B は、0 < d < 10 μ m の範囲で、 d 値にほぼい例することを確認した。Wが100 μ m 程度以下の場合には、トリミングにより復屈折値がむしろ増加する現象も観察されたことを付記する。いずれにしても、本発明では、応力分布計算に基づくシミレーションや予備実験によってWやd値をおおせば、トリミングにより復歴折特性を微調整できるからこれらの現象は問題とはならない。

トリミングにより、非晶質シリコン膜を多結晶 化させると、複屈折値は応力付与隔がない場合と ほぼ同等の値に戻り、多結晶化されたシリコン膜 の複屈折値への影響は極めて小さい。

. 1

上記実施例では、応力付与膜31として非晶質シリコン膜を用いたが、その理由は、マグネトロンスパッタ等の手段により、比較的簡単に護形度ができ、および反応性イオンエッチング等のドライブロセスによりパターン形成が容易であるからで

なお、 神臓中に残留引っ張り広力が発生する場合 には、 神臓にひび割れ等が生じ易いので、 本発明 の目的には禁ましくない。

上述した非晶質シリコン応力付与限JIは定 での通常の使用環境では長期間にわたっては長期間にわたる場合を開環機では長期間にわる場合を であるが、特に高信頼性を要求される場合を でわゆるパッションの手法を用いる場合を でもる。すなわち、非晶質や量化シリコンに なでは、もして形成することによってより なでは、として形成することによってより ないできる。SiOの臓や では、これらの膜を しているで、これらの膜を しているでもので、これらの膜を しているでもる。

応力付与膜31の応力状態を非可逆的に変化させる外部刺激としては、レーザビーム照射の他に、 赤外線照射、あるいは高電圧印加による放電や絶 縁販壊により応力付与脳の変性や破壊等を行う処理を用いることも可能であるが、非接触状態での 処理である点、空間分解像が高く微調整が容易で ある。非晶質シリコン酸はその内部に強い圧縮応力を呈するように形成することができ、その反作用としてその下に接している光導波路に引張り応力を及ぼしているのである。本発明における応力付与限11としては、クラッド関上に形成した際に独い応力を下部の光導波路、すなわちコア郡に及ばす観であって、しかも外路刺激により、応力状態を弄可逆的に変化し得る腰であれば、他の特料による瞬を使用することもできる。

一般に、スパッタ法やブラズマCVD 法等の方法 によってブラズマ中で形成された神譲 は単安安定状 速にあり、通常の熱平衡条件では考えられなる。 ほど強大な残留圧縮応力を呈する例が多々ある。 上記の非晶質シリコン酸はその典型例であるや非晶質 質型化シリコン酸等にも見られ、これのの一般で 本発明での応力付与膜として利用することががまる。 本発明での応 結晶膜に比べて非晶質膜できる。 い強さとともに高い調性をもっていまで プ現象による応力組和が生じ難い。

ある点等でレーザビームトリミングが実用的である。

以上の実施例における非品質シリコンによる広 力付与膜31は、クラッド層12上の特定配分にのみ 配置したが、本発明は、このような実施例のみに 限定されるものではなく、例えばクラッド層12上 に広い面積の部分にわたって一様に応力付与膜31 を形成しておき、必要部分、例えばコア郎の上方 部分の応力付与膜をトリミングすることもでき る。

あるいはまた、レーザトリミングに代えて、 化 学エッチングを利用することもできる。 す な わ ち、 応力付与展 11の所定部分に化学エッチング 液 を置き、 デバイス特性をモニターしつつエッチン グを実行し、 所望の特性が得られたところでエッ チング液を吹き飛ばし、 エッチング すなわちトリ ミングを設了すればよい。 しかし、 化学エッチン グを用いた場合には、 後徒浄処理等が 要 ま さ れる ので、 プロセスが 塚 雄 に な る 欠点がある。

なお、第2A図~第2E図に示した工程例におい

特開昭64-77002 (12)

しかしこの方法は、次の理由で汎用的ではない ことを付記しておく。

(1) クラッド層組成は、他の要求条件(屈折率差の設定や耐候性の観点等)により規定されることが多く、自由に 8 m 0 m を添加することはできない。
(2) 5 L 0 m - 8 m 0 m を添かり入せ、上記トリミングにより圧折率値そのものも変化してしまうので、光導波路の構造に大きな変化を与えることなく推屈折

を通切に定めることによって、B値がほぼ零になるよう設定しておき、正確な機関型を応力付与限31をトリミングして行うようにすれば、Bが14つ以下の領域でも、相密な復歴折興整を達成することができる。このように、応力関節第21』および216とトリミング可能な応力付与限31とを併用することにより、広範囲にわたって復歴折を調整することができる。

以上の実施例では、シリコン基板上の石英系光い。 は、本発明を設明してきたが、本発明は、異種の基板、本発明を設明してきたが、本発明は、異種を 基板、個別をは石英ガラス基板やサファイや書板と の石英系光導液路にも適用できることはもちろん である。あるいはまた、本発明は、石英系光導液路に 路にのみ限定されず、他の材料系の光導液路、例 をは、多成分ガラス系光導液路、LIIBの3系光導液路 なば、多成分ガラス系光導液路、LIIBの3系光等を なば、手導体系光導液路、 磁性体系光導液路を 本とする集積光デバイスにも適用できることもも ちろんである。 低のみを調節することが困難である。 実<u>体例 6</u>

例えば、実施例1で説明した非品質シリコン応力付与膜の場合、トリミングの前後で復居折値はBや1.5×10-4からBを5×10-4に変化するが、Bを、例えば10-4以下の値に設定することは困難である。しかし、第10回の実施例5によれば、あらかじめ応力関節21a 様および21b の位置や深さ

夹筋侧 7

第11回は、本発明の第7の実は例としての多数が 力がラス系は積光デバイスの断面は構造をデクラは を記録を表現である光学の表面を発生でのある光学の がラス系を表現がラス基板である光学の がラコアが102 および103 を形成して、発力の よりコアが102 および103 を形成して、 の光をいかまして、例えば十つの を記録をして、がある。 での光をとのパターンで配置として、があるである。 での光をとのパターンで配置として、があるである。 で形成とでで形成とでである。 でで形成とでである。 でで形成としている。 がよび104 として配置する。 の上面の所望が分にはトリミンの 取り104 としての の上面のの のようしている。 のようのの のよび104 として記載する。 のようのの のようのの のよび104 として記載する。 のようの のようの のよび104 として記載する。 のようの のよる。 のまる。 のよる。 のよ

イオン鉱散技により形成された多成分ガラス系 光導放路は、コア部と高板とのガラス組成の差に より、一般に応力復歴折性を呈するが、第11図示 のデバイス構造では、非晶質シリコン応力付与限 11をトリミングするごとにより、集積光デバイス

特開昭64-77002 (13)

に所望の偏波特性を付与できる。応力付与限31とコア部102 との間に5i0,ガラス層104 を設けたのは、コア部102 に近接し過ぎて非晶質シリコン限31を形成すると、コア部102 における伝搬光が非品質シリコン限31によって吸収されてしまうので、これを防止するためである。すなわち、イオン拡散法で作製される光導液路では、コア部が基版の表面返榜に位置することを考達したものである。

爽焙例8

第11図は、本発明の第8実施例であるYIG 系光 事故路デバイスの断面構造を示す断面図である。

ここで、GGG 結晶基板111 上に、液相エピタキシャル成長法 (LPE法:Liquid-Phase Epitaxia) Method) とエッチング法との組合せにより、下部クラッド層112 , コア部113 , 上部クラッド層114 からなるYI6 系単一モード光導液路が形成されている。上部クラッド層114 の上には、トリミング可能な応力付与額としての非異質シリコン膜

系組成を選択することにより、複屈折値をあらか じめ零に近づけ、応力付与額31のトリミングによ る調整の可能な範囲内に設定しておくことは必要 である。

本実施例の方法により、VIG 系光導被略作製時の調査を許容して、再現性よく光アイソレータ用 導波路デバイスを製造できる。

本実施例においても、実施例5で示した形態、 すなわち、応力調節部と応力付与膜の双方を設け ることもできることは当然である。すなわち、第 12回におけるコア部113 の両側に、応力調節講 を、コア部113 の復居折値がほぼ等となるよう、 エッチング加工して設けておき、優級的な調整を 応力付与限31のトリミングで達成することもでき

以上の実施例では、応力付与展31は単一モード 光導波路のコア部の上方に左右対称性を補たすよ うに配置されている。しかし、本発明は、これに 限定されるものではなく、必要であれば、次の実 施例に示すように、左右対称性のない配置も可能 31が配置されている。

666 基根上のYI6 系光導波路は、一般に、基板との熱影張係数差により応力推屈折性を呈している。YI6 系光導波路を導波形光アイソレータ分野に応用する場合には、ファラデー回転を円滑に起こすために、この復屈折値を零にチューニングする必要がある。第12因示の構造では、コア部113の過差特性をモニタしつつ応力付与限の組をトリミングすることにより、正確なチューニングが可能である。

なお、これまでの実施例1.2.3等においては、光導波路の復歴折個8の光導波路の所定長にわたる積分値がデバイスの偏波特性を決定していたが、本実施例8では、B値そのものを光導波路の全長にわたって零にすることが要求される。このような目的のためには、応力付与膜31のトリミング未実施領域31mの幅をトリミングにより一様に数調整し、光導波路の復歴新値をほど零(10~2以下)にすることが効果的である。

もちろん、光導波路の作製工程において、YIG

である.

实施例 9

第13A 図および第13B 図は、本発明の第 8 実施 例の構成を示す、それぞれ、平面図および第13A 図のAA' 線に沿った断面を拡大して示す断面図で ある。

特開昭 64-77002 (14)

与順31を用いているので、この広力付与膜31の幅 や長さを通宜トリミングすることにより、所望の 液長板を精度よく構成することができる。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明では、光道被路の

δ,

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明集積光デバイスの第1実施例である光干渉計を示す糾視図、

第1A図~第1E図は、本発明集積光デバイス製造方法の一実施例における工程を説明するための断面図、

第3四は、木発明で用いたレーザトリミング装置の一例を示す概略構成図。

第4A図および第4B図は、光干渉計の届後特性説 四図

第5A図および第5B図は、本発明集積光デバイスの第2実施例である光干渉計を示す、それぞれ、 対極 手面図およびそのAA、線断面図、

第6図は、本発明集積光デバイスの第3実施例である2段光干渉計を示す平面図、

第7回は、本発明集積光デバイスの第4実施例であるリング光共振器を示す平面図、

第8A図および第8B図は、リング光共振 の偏波

クラッド層上に、外部制微、すなわちトリミングにより応力状態を変化させ初る応力付与吸を設けて集積光デバイスを構成しておくことにより、光線波路の複座折特性、ひいては、デバイスの偏波特性を正確に制御することができる。トリミングは、デバイス光入出力部に光ファイバを取り付けたまま実行できるので、いわゆるオンラインをニター制能が可能となる利点がある。したがって、本発明は、偏独特性が重要な役割を果たす光通信用や光センサ用、光信号処理用臭積光デバイスを精度良く構成するのに極めて有効である。

また、本発明によれば、光導波路被屈折値のみならず、光導波路の光路長を光波長の百分の一以下の精度で微調整する場合にも適用できる。これは、応力付与膜のトリミングにより、光導波路の長手方向の屈折率も微小であるが、変化することを利用するものである。

複屈折値や光路長の正確な設定は、光波をマイクロ波のように扱うコヒーレント光通信用象積光 デバイスの実現に大きな役割を果たすと期待され

特性聪明团、

第5A図および第18図は、本発明集積光デバイスの第5 実施例である偏波分離器を示す、それぞれ、平面図およびそのAA、線断面図、

第10回は、本発明集積光デバイスの第6実施例における光導波路を示す断面図、

第11回は、本発明集積光デバイスの第7 実施例 としての多成分ガラス系光導波路を示す断面図、

第12回は、本発明集積光デバイスの第 8 実施例 としてのY16 系光導波路を示す断面図、

第13図は、本発明集積光デバイスの第9 実施例 としての導液形光被長板を示す、それぞれ、平面 図およびそのAA^{*} 線断面図、

第14A 図および第14B 図は、従来の集積光デバイスの一例としての光干砂計の構成を示す、それぞれ、平面図およびAA' 校断面図、

第15図は、従来の光干渉計の光周波数特性説明図、

第16A 図および第11B 図は、従来の集積光デバイスの他の 成例を示す、それぞれ、平面図およ

特開昭64-77002 (15)

断面図、 TE AA'

第17図は、従来の拡積光デバイスのさらに他の 構成例を示す断面図である。

1…シリコンお板、

2. 3 … 方向性結合器、

2-1,2-2,3-1,3-2,4,5 … 単一モード光導波路 (コ T部)、

6…拝膜ヒータ移相器、

1a.2a …入力ポート、

ib.2b …出力ポート、

11', 21', 16', 21' …入出力ファイバ、

12…クラッドガラス層、

21a,21b … 応力関節構、

224.226 … 応力付与部、

23a,23b ··· 熱分歧講、

11---トリミング可能な応力付与膜(非晶質シリコ ン譲り、

31a …トリミング未実施領域.

318 …トリミング実施領域、

59a,59b,69c,63e,69f,59g,69h … 年一モード光導 被路、

71…リング状光導波路、

72 … 入力導波路、

73…出力導波路、

74.75 …方向性結合器、

81.82 … 単一モード光導波路 (コア部)、

83,84 …方向性結合器。

101 …多成分ガラス芸板、

102.103 …イオン拡散単一モード光導波路(コア

取)、

104 …上郎クラッド層、

111 -- 666 茲板、

112 ···Y[G 系下邱クラッド層、

113 … Y16 系コア郎、

114 ··· YIG 系上即クラッド層、

121 … シリコン基板、

122 …石英系単一モード光導波路(コア即)、

123 …クラッド層。

37…トリミング用レーザピーム、

41.中下部クラッド層、

42…コア間、

42a.42b …コア郡、

43…上郎クラッド暦、

51-- 試料、

52…以料台、

53.52 一信号光景、

54… 光校出器、

55… レーザ光軽、

58…レーザビーム走査装置、

81a,51b,Bic,81d … 入力ポート、

82-1.82-2.82-3,83-1.83-2.83-3 …方向性結合

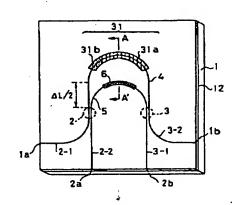
84a,64b,84c,84d,88a,88b,88c,88d -- 単一モード

85m,85b,85c,85…出力ポート、

88.87.88…存譲ヒータ移相器、

68-1,18-2,68-3…薄膜ヒータ袋相唇、

87-1,87-1,87-5---トリミング可能な応力付与膜、



1 --- シリコン差級

2.3---方向性格仓器

la.2a--- 入力ポート

16,26--- 出力ポート

2-1,2-2,3-1,3;2 4,5---尤等攻路。

-- 應職 Y- 9 移租路 12---クラッドカラス番

31---庞力付与联

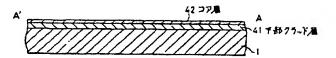
31a --->リミング未気能構込

316---}リジング次を領域

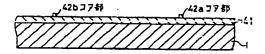
実施例10斜視図

第1図

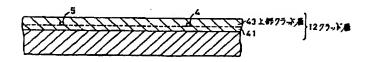
持開昭64-77002 (16)



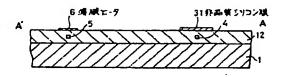
本発明製造方法の实施例の工程説明用断面図 第2A図



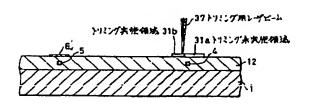
本発明製造方法の実施例P工程説明用動面図 第2B図



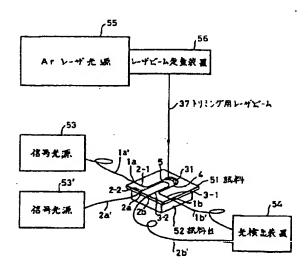
本発明製造方法の実施例の工程説明用新面図 第20図



本発明別追方法の实施例の工程説明用新面図 第2D図

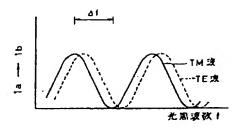


本発明製造方法の実施例で工程説明用 新面図 第2 E 図

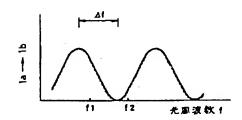


本税明で用いたレーザトリミング装置の旅略構成図 第 3 図

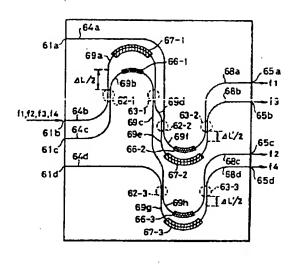
特別昭 64-77002 (17)



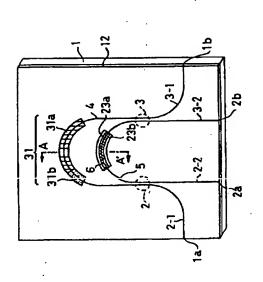
光子海計の偏次特性説明図 第4A図



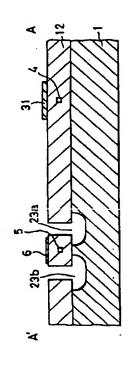
光子涛計の偏波特性説明図 第4B図



实施例 3 n平面図 第 6 図



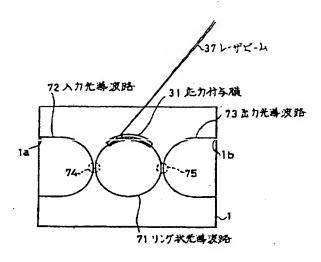
夹於例2向斜視因 第5A区



来格.例2の前面図 第5B図

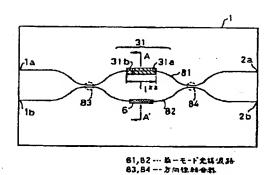
23a, 23b, --- 数小盤 英

特開昭64-77002 (18)

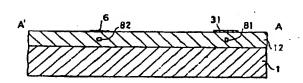


74,75---方向性結合器

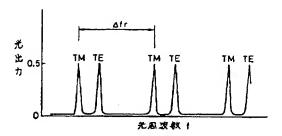
第3実施例の平面図 第7図



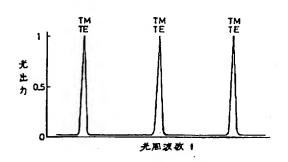
实於例 50平面図 第9A図



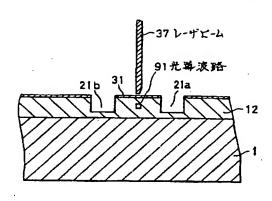
実施例50断面図 第9B図



リング光共振器の偏次特性説明② 第8A 図

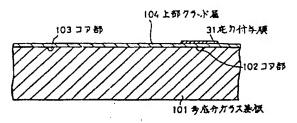


リング光共振器の偏波特性説明図 第8B図

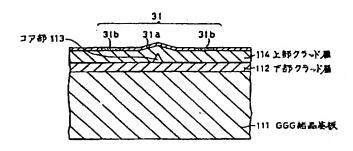


実施例 6の新面図 第10図

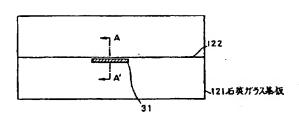
待開盼64-77002 (19)



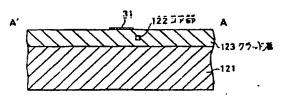
実施例1の断面図 第11図



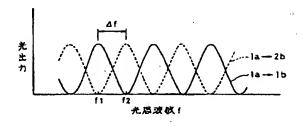
実施例 8の断面図 第12図



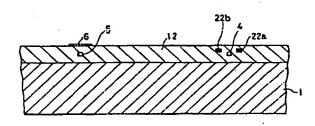
実施例 90平面図 第13A図



実施例9の断面図 第13B図

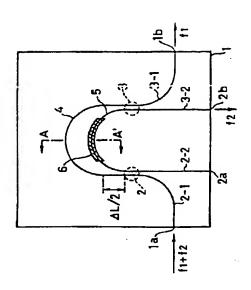


尤图次软件柱就明函 第15 図

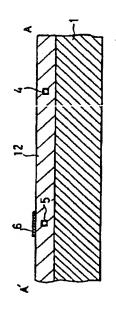


従来例の新面図 第17図

持開昭64-77002 (20)

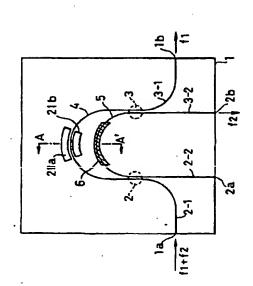


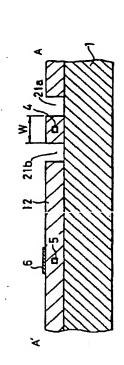
従未例の平面図 第14A区



1 --- 5/17表数 2,3 --- 方向投结合器 1a,2a --- 人力於-\ 1b,2b --- 出力於-\ 2-1,2-2,3-1,3-2,4,5 --- 光導攻 6 --- - 标包器

ベ未何の断面図 第14B図





21a,21b --- 応力超龄减

※米付の新面図第16B図

従来例の平面図第164図

待開昭64-77002 (21)

第1頁の続き

@Int.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

G 02 B 6/12

F-7036-2H M-7036-2H 7036-2H

6/14

砂発 明 者 杉 H 彰夫

真

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

砂発 明 者 住 B 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

·			٠					
	•				:			÷
		- p ² 7						
	•	v	•					
•	. 4		•(,		
					•	÷	. •	
				•				